Energieeinsparung und Gefahren für die Bausubstanz

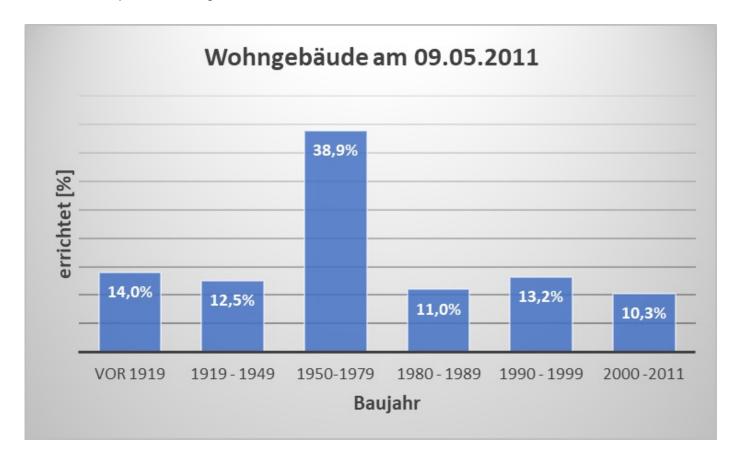
Bautechnische Aspekte

Energieeinsparung

Wohnungsbestand in Deutschland

Wohngebäudebestand in Deutschland nach Baujahr

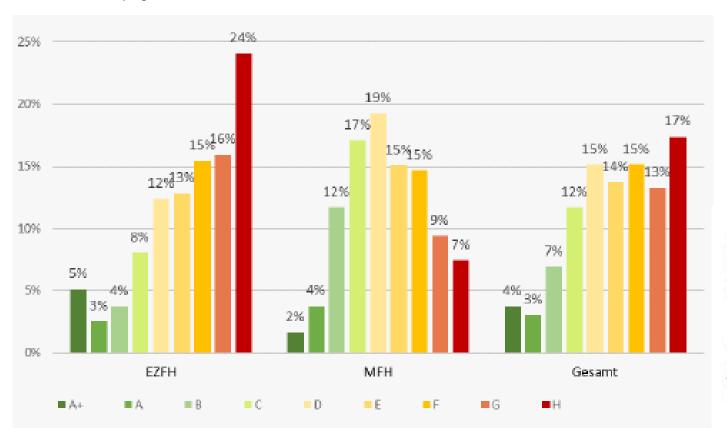
Quelle: statistikportal.de, Wohngebäude am 09.05.2011



65,4 % - älter als 40 Jahre 26,5 % - älter als 70 Jahre

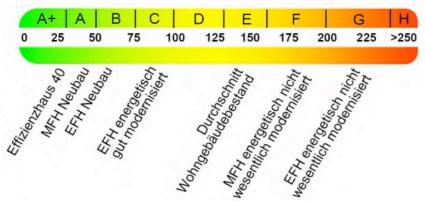
Endenergiebedarf des deutschen Wohngebäudebestands

Quelle: dena/ifeu/prognos et al. 2019



In der Abbildung wird die flächengewichtete Häufigkeitsverteilung der Effizienzklassen für EZFH und MFH sowie für den Gesamtbestand dargestellt. Im Gesamtbestand haben:

- 30 % der Gebäude die Effizienzklassen G und H,
- 26 % der Gebäude die Effizienzklassen A+ bis C

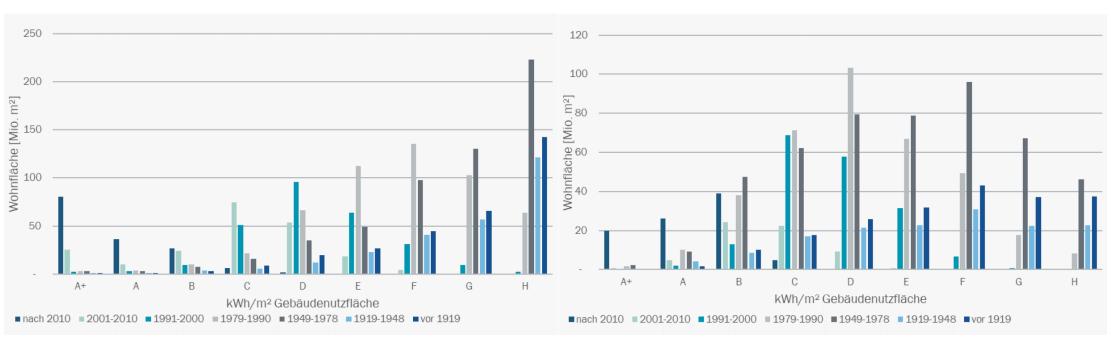


Häufigkeitsverteilung des Endenergiebedarfs nach dem Baujahr

Quelle: dena/ifeu/prognos et al. 2019

Ein- und Zweifamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

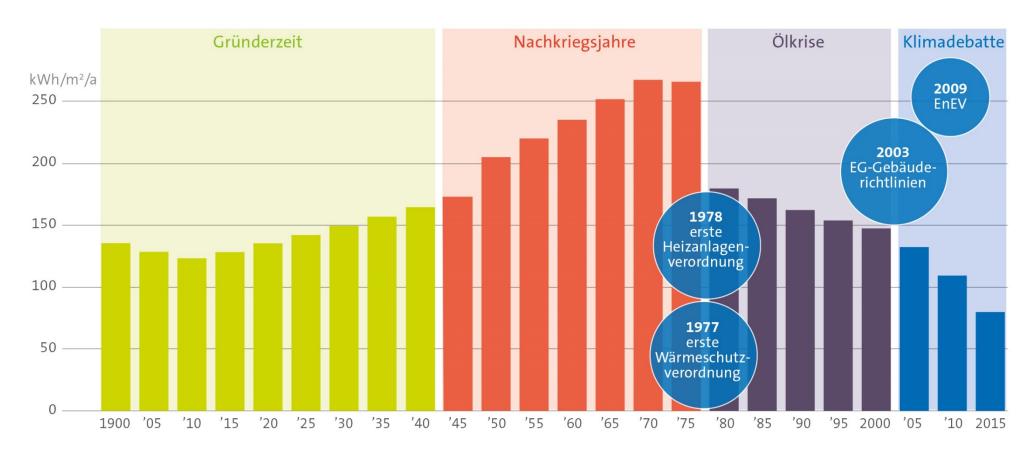


Nach 2010 gebaute Gebäude (>98 %) und viele zwischen 2001 und 2010 gebauten Gebäude (65% - 79%) haben eine Effizienzklasse A+ bis C

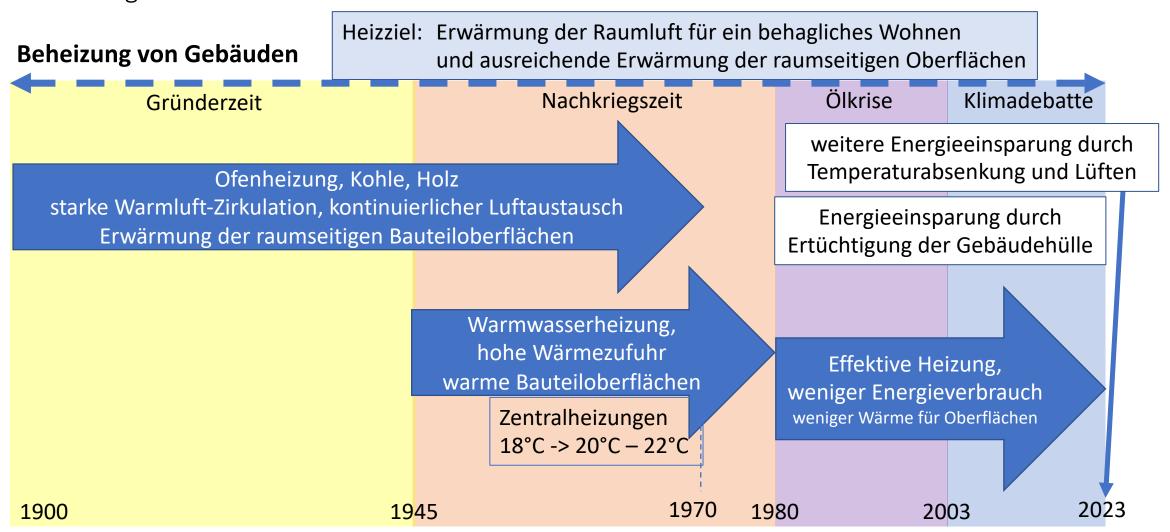
Bautechnische Aspekte - Energieeinsparung und Gefahren für die Bausubstanz Beheizung von Gebäuden, Wärmebedarf

Spezifischer Wärmebedarf nach dem Baujahr

Quelle: ASUE e.V., Energiewende anders



Bautechnische Aspekte - Energieeinsparung und Gefahren für die Bausubstanz Beheizung von Gebäuden



Energieeinsparung

Einfluss auf die Behaglichkeit

Einflussfaktoren der thermischen Behaglichkeit:

- Luft (Raumtemperatur, Luftgeschwindigkeit und Luftfeuchte)
- Strahlung (Oberflächentemperaturen, Wärmestrahlung, kurzwellige Strahlung)
- Bekleidung
- Aktivität

Zentrale Bewertungsgröße ist hierbei die empfundene Raumtemperatur

Die **Behaglichkeit** ist ein Gefühl, die Zufriedenheit mit dem Umgebungsklima, eine persönliche Empfindung.

Anhaltswerte der Raumlufttemperatur für zeitgemäße Wohngebäude

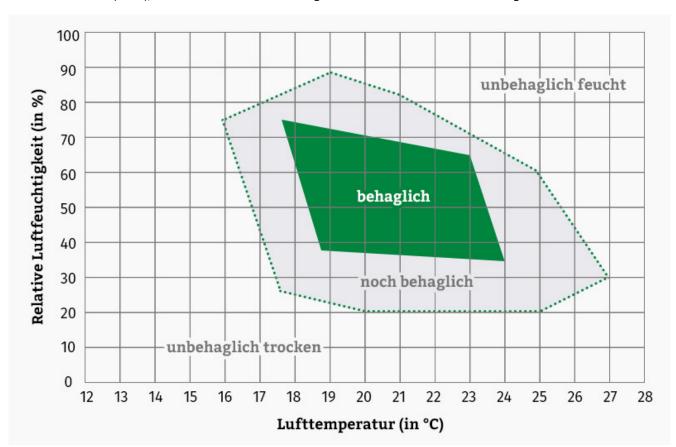
Quelle: Kai Schild, Wolfgang M. Willems, "Wärmeschutz", Vieweg+Teubner Verlag

	1	2
1	Nutzung	Raumluft-Temperatur
2	Wohn- und Esszimmer	20 °C bis 22 °C
3	Kinderzimmer	
4	Arbeitszimmer	
5	Schlafzimmer	16 °C bis 18 °C
6	Badezimmer	22 °C bis 24 °C
7	Küche	18 °C bis 20 °C
8	Flur, Diele	15 °C bis 19 °C
9	Treppenhaus	12 °C bis 15 °C
10	Abstellraum	15 °C bis 17 °C

In ungedämmten oder schlecht gedämmten Altbauten sind die Raumlufttemperaturen (in Aufenthaltsräumen) zur Kompensation der geringen Oberflächentemperaturen in der Regel um etwa 2 °C höher einzustellen, damit ein behagliches Raumklima erreicht werden kann.

Behaglichkeitsfeld nach Frank

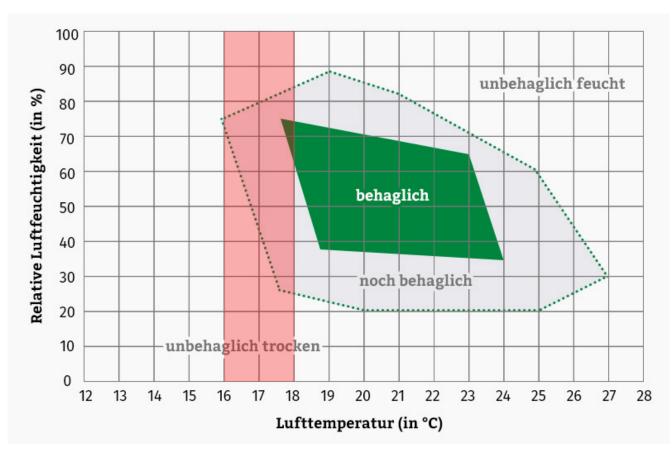
Quelle: Frank W. (1975), Berichte aus der Bauforschung – Raumklima und Thermische Behaglichkeit



Im Bereich der als behaglich empfundenen Raumlufttemperaturen zwischen 19 °C und 23 °C kann die Luftfeuchte in einem relativ weiten Bereich von etwa 35 % bis etwa 70 % schwanken, und trotzdem als behaglich empfunden werden.

Einfluss der Temperaturabsenkung auf die Behaglichkeit

Quelle: Frank W. (1975), Berichte aus der Bauforschung – Raumklima und Thermische Behaglichkeit



Energieeinsparung

Welche Gefahren bestehen für die Bausubstanz?

Welche Gefahren bestehen für die Bausubstanz?

Die Energieeinsparung stellt keine direkte Gefahr für die Bausubstanz dar.

Einfluss auf die Wohnqualität und Behaglichkeit Stellt höhere Anforderungen an die Bewohner

Die Energieeinsparung / die Raumtemperaturabsenkung auf z. B. 16 °C – 18 °C stellt ein höheres Risiko für die Schimmelpilzbildung in Wohngebäuden dar.

Unbewohnbarkeit, Leerstand: "Gefahr" für die Bausubstanz

Wann entsteht Schimmel?

Schimmelpilzsporen sind ein natürlicher Bestandteil der Luft.

Das Schimmelpilzwachstum wird hauptsächlich durch drei (wesentliche) Faktoren bestimmt:

- Nährstoffangebot
- Temperatur
- Feuchtigkeit

Die entscheidende Voraussetzung für das Schimmelpilzwachstum ist eine ausreichende Feuchtigkeit auf der Bauteiloberfläche.

Typische Ursachen für Schimmelpilzschäden in Wohngebäuden

- Wasserschäden
- nicht ausreichend warme Bauteiloberflächen

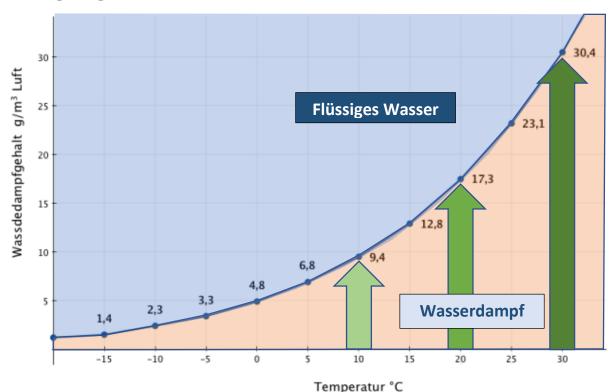
- → Unterschreitung der kritischen Oberflächentemperatur ←
 - → Überschreitung der zulässigen Oberflächenfeuchte

Typische Ursachen für die Unterschreitung der kritischen Oberflächentemperatur sind:

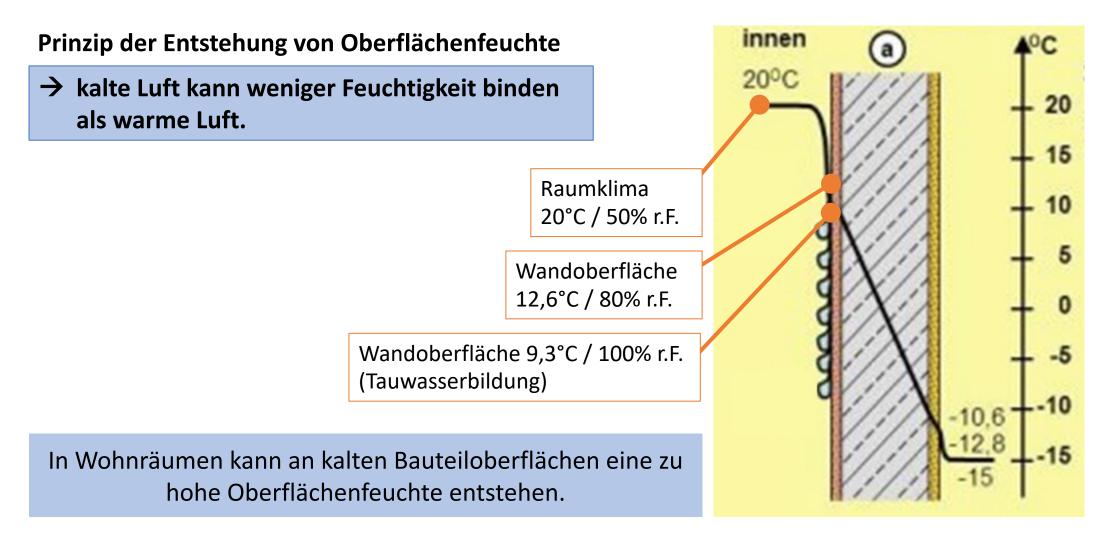
- Wärmebrücken
- unzureichende Beheizung
- einschränkte Luftzirkulation

→ kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit binden als warme Luft.

Sättigungskurve



Bei 30°C beträgt die Wassermenge 30,4 g/m³ Bei 20°C beträgt die Wassermenge 17,3 g/m³ Bei 10°C beträgt die Wassermenge 9,4 g/m³



Beispiel für eine Tauwasserbildung an kalten Oberflächen

z. B. an Fensterglasscheiben oder zu kalten Außenwänden.





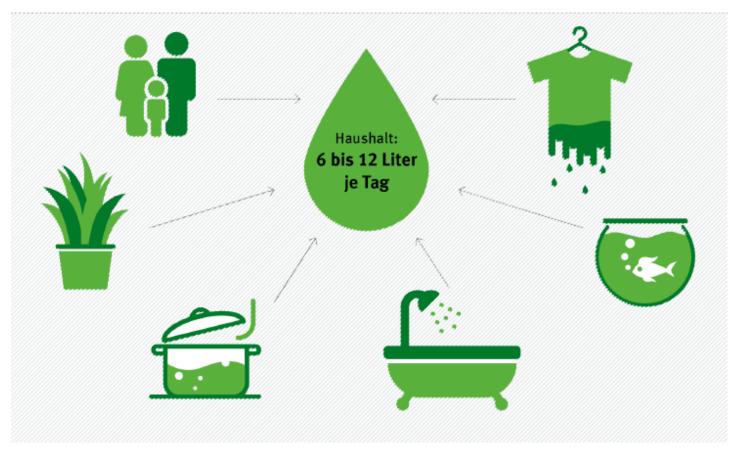
Beispiel für eine Tauwasserbildung an kalten Oberflächen



Tautropfen an Blättern und Gräsern nach einer nächtlichen Abkühlung oder auf einer kalten Wasserflasche im Sommer.

Feuchtequellen in der Wohnung, Beispiel: 3-Personen-Haushalt

Quelle: Leitfaden des Bundes Umweltamt



Niedrigste zulässige Oberflächentemperatur

80%-Kriterium

Schimmelpilzbildung in Wohngebäuden

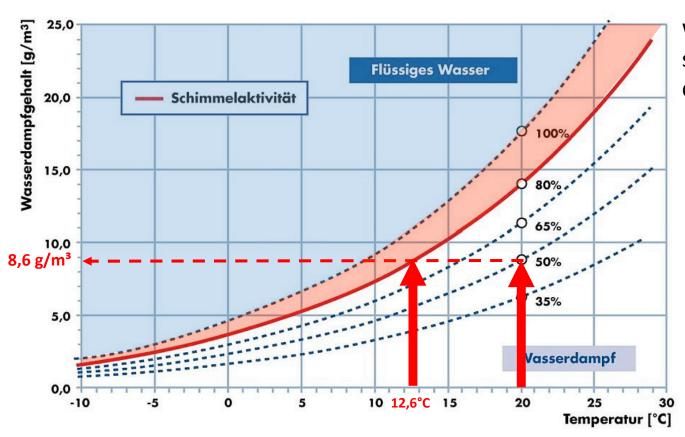
Das Vorliegen von Wasser, wie z. B. Tauwasser, ist nicht erforderlich, sondern **80** % relative Luftfeuchte sind ausreichend!

In der Praxis kann eine Schimmelpilzbildung auftreten, wenn auf der Bauteiloberfläche über einen Zeitraum von mehr als **12 Stunden** an **5 aufeinanderfolgenden Tagen** der Wert von mehr als **80 % relativer Luftfeuchte** überschritten wird.



80%-Kriterium nach DIN 4108: Zur Vermeidung von Schimmelpilzwachstum darf eine Oberflächentemperatur von 12,6 °C (bei Normklima) nicht unterschritten werden

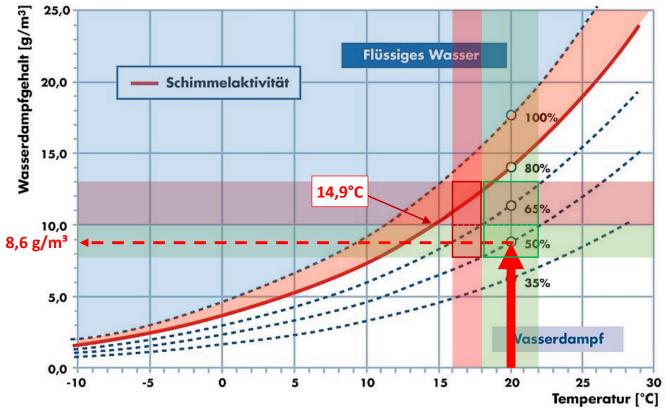
80% Kriterium - Vermeidung von Schimmelpilzwachstum nach DIN 4108



Wird die Raumlufttemperatur verringert, steigt die relative Luftfeuchte und das Risiko des Schimmelpilzwachstums erhöht sich

Auswirkungen der Energieeinsparung / Temperaturabsenkung

In der Praxis liegt das Raumklima nicht immer genau bei 20 °C und 50 % r.F., sondern in einem Bereich, dem Behaglichkeitsfeld.



Deutscher Mietgerichtstag - 17. März 2023 Dr.-Ing. Ralph Hohberg

Schimmel im Gebäude

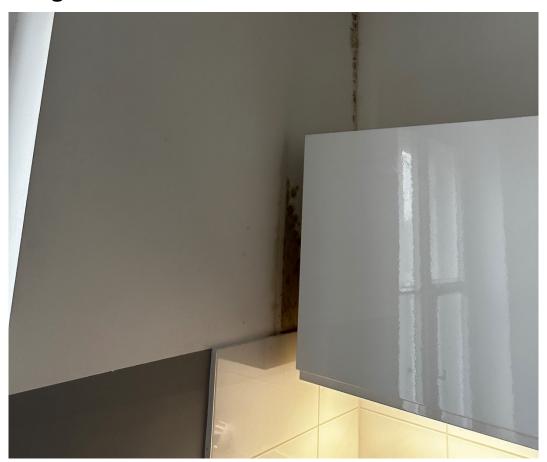
Beispiele für Schimmelpilzschäden



Kalte Außenwandoberflächen in einer "normal" beheizten Wohnung

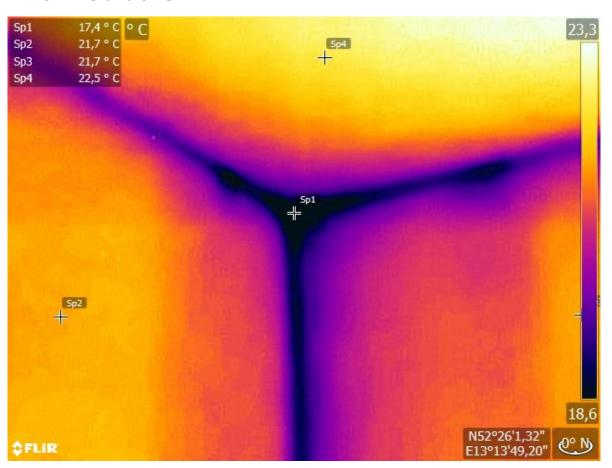


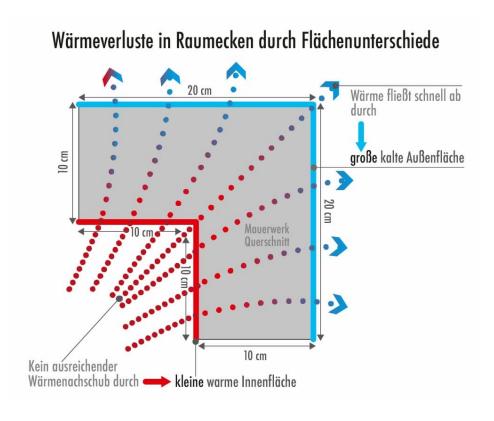
Eingeschränkte Luftzirkulation



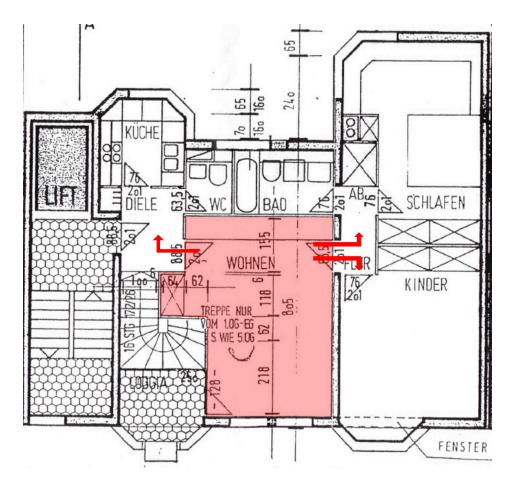


Wärmebrücken





Unzureichendes und unsachgemäßes Beheizen der Wohnung / Raumverbund





Energieeinsparung

Voraussetzung an die Baukonstruktion

Voraussetzungen an die Baukonstruktion für die Vermeidung von Schimmelpilzwachstum

Nach DIN 4108 muss die Baukonstruktion die Voraussetzung schaffen, dass bei üblicher Nutzung der Räume ausreichend hohe innere Oberflächentemperaturen zur Vermeidung von Schimmelpilzwachstum auftreten.

"Ältere" Wohngebäude besitzen die baulichen Voraussetzungen für Energieeinsparungsmaßnahmen in der Regel aber nicht.

Durch Energieeinsparung verringern sich die inneren Oberflächentemperaturen und das Risiko für Schimmelpilzbildung / Schimmelpilzschäden steigt

Voraussetzung an die Baukonstruktion

Mindestwärmeschutz

Betrachtung des Mindestwärmeschutzes im Bereich von Wärmebrücken

Nach **DIN 4108** ist zur Vermeidung von Schimmelpilzwachstum der **Mindestwärmeschutz** an der ungünstigsten Stelle (Wärmebrücken), **mindestens ein Temperaturfaktor von 0,70 nach DIN EN ISO 10211** / eine Oberflächentemperatur von 12,6 °C (bei Normklima) **einzuhalten.**

Fenster sind davon ausgenommen.

→ In der alten Fassung der DIN 4108-2 waren Wärmebrücken (z. B. Raumecken) ausgenommen.

Betrachtung des Mindestwärmeschutzes im Bereich von Wärmebrücken

Temperaturfaktor f_{RSi} :

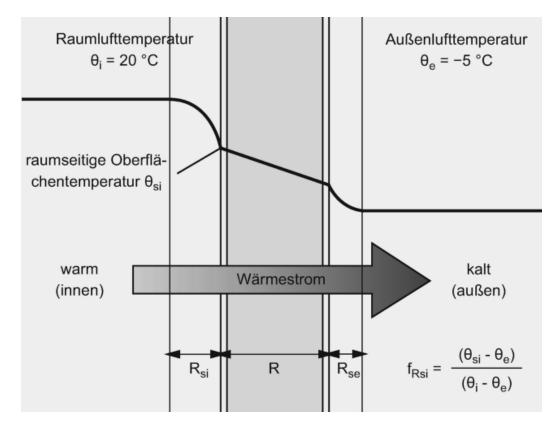
$$f_{\mathrm{Rsi}} = \frac{\theta_{\mathrm{Si}} - \theta_{\mathrm{e}}}{\theta_{\mathrm{i}} - \theta_{\mathrm{e}}} \ge 0.7$$

 $f_{\rm Rsi}$ - dimensionsloser Temperaturfaktor in [-]

 θ_{Si} - Oberflächentemperatur in [°C]

 θ_e - Außentemperatur der Luft in [°C]

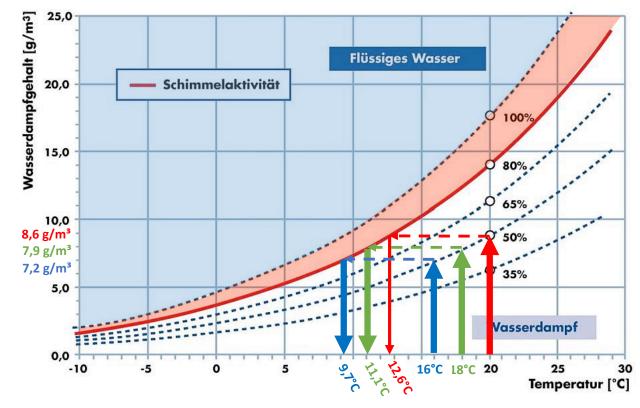
 θ_i - Innentemperatur der Luft in [°C]



Betrachtung des Mindestwärmeschutzes im Bereich von Wärmebrücken

Um das **Kriterium des Mindestwärmeschutzes** und das **80%-Kriterium** in Einklang zu bringen, muss bei einer Temperaturabsenkung der Raumluft auch der Wasserdampfgehalt der Raumluft abgesenkt

werden.



Minimierung des Risikos von Schimmelpilzbildung durch Lüften

Kann durch ein sorgfältiges und verstärktes Lüftungsverhalten das erhöhte Risiko von Schimmelpilzbildung bei einer Temperaturabsenkung ausgeglichen werden?

Die Antwort ist:

In der Theorie: Ja, durch die Abminderung des Wasserdampfgehaltes.

In der Praxis: (eher) Nein, da viele Nutzer mit dem Lüften überfordert sein werden.

Bautechnische Aspekte - Energieeinsparung und Gefahren für die Bausubstanz Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung und Ausblick

Energieeinsparung erhöht das Risiko für Schimmelpilzbildung

Eine Vielzahl von Schimmelpilzschäden sind bereits heutzutage auf das Nutzerverhalten (Energieeinsparung und ein zu hoher Wasserdampfgehalt in der Raumluft) zurückzuführen.



Durch Energieeinsparung in weiteren Wohngebäuden wird sich (ohne Anpassung des Nutzerverhaltens) die Anzahl von Schimmelpilzschäden noch erhöhen.

Energieeinsparung und Gefahren für die Bausubstanz

Bautechnische Aspekte

Vielen Dank!